

# SAS (Semiconductor & Assembly Solutions) 事業部

## 製品紹介

## フラックス

アルファのフラックスは、鉛フリーソルダリングにおける高密度実装に対応いたします。SAC305 (Sn/3. OAg/0. 5Cu) やSACXをはじめとする、あらゆる鉛フリーはんだ合金でお使いいただけます。

鉛フリーはんだ特有のぬれ性の悪さを解消し、ICリードやコネクタ部品のブリッジの低減等に効果的です。 特に、修正が困難なスルーホール部品の充填率においても、確かな上がりを実現します。低残渣且つ粘着性 がないため良好なピンテスト性が得られます。独特の活性システムにより、フラックスの低固形分化が可能 です。

### 液状フラックス一覧(抜粋)

フラック スタイプ	製品名	ハロゲン *注1	固形分 wt%	比重	区分 J-STD-004	特長
ロジン系無洗浄	SMX022	含む	7. 50%	0. 82	ROLO	ウェーブはんだ付け工程用 アルコールベース 鉛フリー汎用品、通信機器用、非腐食性残渣 のため電気絶縁性良好 Telcordia規格準拠品
有機酸系 水洗浄	0A5298HF4	ZER0	100%	1. 08	ORHO	ウェットバック工程用 純水洗浄 耐熱性に優れる 高融点はんだ用 スピンコートもしくはディップ転写にて適用
ロジン系溶剤洗浄	R5003	ZER0	67%	1. 06	R0L0	ウェットバック工程用 非活性タイプ 腐食性ゼロ スピンコートもしくはディップ転写にて適用
ロジン系無洗浄	KW5//6	ZER0	63%	1. 07	R0L0	ウェットバック工程用 弱活性の低粘度タイプ 表面に光沢を与えるよう設計
ロジン系 水洗浄	R100-40	ZER0	40%	0. 9	R0L0	MIL-F-14256(Rタイプ)に適合 めっき品質検査用
ロジン系 溶剤洗浄	RA711-35B	含む	35%	0. 88	ROH1	MIL-F-14256(RAタイプ)に適合 フラックス残渣は速乾性
有機酸系 水洗浄	K183SCG	ZER0	17. 5%	0. 87	ORHO	リードめっき用 ハロゲン元素、アルカリ金属を極力抑えたタ イプ



フラック スタイプ	製品名	ハロゲン *注1	固形分 wt%	比重	区分 J-STD-004	特長
有機酸系 水洗浄	0A3541HF	ZER0	22%	0. 93	ORHO	リードめっき用 洗浄性は抜群に優れる

## ペーストフラックス一覧(抜粋)

フラックス タイプ	製品名	ハロゲン *注1	粘度 Pas	転写	印刷	区分 J-STD-004	特長
水溶性水洗浄	WS9160-M3	ZERO	30	0	0	ORHO	BGAボール搭載用 水溶性フラックス標準品 洗浄性良好 印刷、ディスペンス、ピン転写、ボール 転写にて適用
水溶性水洗浄	WS9190	ZERO	100	0	0	ORHO	BGAボール搭載用 高粘度タイプ ボール落ち対策品 印刷、ピン転写、ボール転写にて適用
ロジン系溶剤洗浄	RA9141	0. 2wt%	25	0	0	ROL1	BGAボール搭載用 RAタイプ ボール表面光沢改善 印刷、ピン転写、ボール転写にて適用
ロジン系溶剤洗浄	0L233HF	ZERO	25	0	0	ROLO	BGAボール搭載用 RAタイプ ぬれ広がり性改善 印刷、ピン転写、ボール転写にて適用